附表一、系爭產品甲、乙與系爭專利請求項第 1 項之要件比對

要件編號	系爭專利請求項 1 之技術特徵	被控侵權物之技術內容	是否文義讀取
A	一種多功能半導體存儲裝置,包括:	各型號之待鑑定物可供插卡存取 Micro SD/SD/MMC 記憶卡及內部記憶體為單一功能之記憶裝置,非為一多功能半導體存儲裝置	否
B	通用介面,係用以與主機系統相連接,	可透過 USB 界面與電腦主機相連接	是
C	半導體存儲介質模組(1),係用於存儲資料,和	根據各待鑑定之使用手冊,其具被移動硬碟(C502)或隨身碟(C1304)之功能,其中 C1304 支援 1G 或 8G 之記憶體,而 C502 之移動硬碟,參酌其使用手冊第 25 頁,應係指快閃記憶體而言,故為半導體存儲介質模組	是
D	控制器模組(2),所述控制器模組(2)包括通用介面控制模組(21)、微處理器及控制模組(22),其特徵在於:	該 MP3 裝置內部電路板,該電路板實現了 MP3 之各種功能,包含可與電腦連結,故可推論其包含控制器模組(2),所述控制器模組(2)包括通用介面控制模組(21)、微處理器及控制模組	是 (推論)
E	所述半導體存儲介質模組(1)至少劃分成兩個存儲空間,其中一個存儲空間用於存儲與所述多功能半導體存儲裝置相關的專用資訊;所述存儲空間至少對應一個存儲盤,	由原被告所提之鑑定報告只可推知該半導體儲介質模組(1)只劃分成兩個存儲空間,兩個存儲空間對應一個存儲碟	否

F	所述存儲盤支援設備類UFI協定、SFF8020I協定、SFF8070I協定、SCSI Transparent Command Set協定、Reduced Block Commands(RBC)T10 Project1240-D協定、ZIP碟協定、MO碟協定中的至少一種或多種。	該存儲空間支援SFF8070I協定或SFF8020I協定	是

附表二、系爭產品丙、丁、戊與系爭專利請求項第1項之要件比對

要件編號	系爭專利請求項1之技術特徵	被控侵權物（丙、丁、戊）之技術內容	是否文義讀取
A	一種多功能半導體存儲裝置,包括:	一種單一功能半導體存儲裝（電腦辭典）包括，	否
B	通用介面,係用以與主機系統相連接,	可透過USB界面與電腦主機相連接	是
C	半導體存儲介質模組(1),係用於存儲資料,和	半導體存儲模組(內建的快閃記憶體)，用於存儲資料	是
D	控制器模組(2),所述控制器模組(2)包括通用介面控制模組(21)、微處理器及控制模組(22),其特徵在於:	該電子辭典裝置內部電路板，該電路板實現了電子辭典之各種功能，包含可與電腦連結，故可推論其包含控制器模組(2),所述控制器模組(2)包括通用介面控制模組(21)、微處理器及控制模組(被告家福股份有限公司於民事陳報狀所提被證二之鑑定報告第10、16及21頁亦記載被控侵權物丙、丁、戊具有單一設備協定控制器模組，包含通用界面控制模組、微處理器及單一設備協定控制模組）	是（推論）

E	所述半導體存儲介質模組(1)至少劃分成兩個存儲空間,其中一個存儲空間用於存儲與所述多功能半導體存儲裝置相關的專用資訊;所述存儲空間至少對應一個存儲盤	由原被告所提之鑑定報告只可推知該半導體儲介質模組(1)只劃分成兩個存儲空間,兩個存儲空間對應一個存儲盤	否
F	,所述存儲盤支援設備類UFI 協定、SFF8020I 協定、SFF8070I 協定、SCSI Transparent Command Set 協定、Reduced Block Commands(RBC)T10 Project1240-D 協定、ZIP 碟協定、MO 碟協定中的至少一種或多種。	該存儲盤支援 SFF8070I 協定或 SFF8020I 協定	是